**附錄一：經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認申請文件**

1.**經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認申請表**

**頁次1/2**

|  |  |
| --- | --- |
| 單位名稱 | XXX協會 |
| 鑑定項目名稱 | 電路板製程工程師 |
| 工作內容簡述 | 1.監控及改善製程品質2.處理與排除製程異常3.降低成本4.協助新製程技術導入5.協助試量產導入 |
| 鑑定項目名稱 | PCB製程工程師  | 開辦日期 | XX年XX月 |
| 專業級等 | 考試科目 | 主要報考對象 | 評鑑方式 | 考試頻率 |
| 初級 | **電路板產業基礎概論、電路板製造基礎概論** | 1. 大三以上學歷
2. 專科畢業
3. 高中職畢業具2年相關工作經驗
 | 紙筆測驗  | 一年兩次 |
| 中級 | **電路板基礎品管概論、軟性或硬式電路板基礎製程概論擇一** | 1. 大學畢業
2. 取得初級證照者
 | 紙筆測驗  | 每年一次 |
| 高級 | **電路板品管理論與實務應用、軟性或硬式電路板製程理論與實務應用擇一、電路板製程問題分析改善** | 1. 大學畢業具3年工作經驗者
2. 研究所畢業具1年工作經驗
3. 取得中級證照者
 | 紙筆測驗  | 每年一次 |

**頁次2/2**

|  |  |
| --- | --- |
| 報名費用 | 初級: 每科1000元、 中級: 每科1200元、高級: 每科1500元 |
| 對應或參照的職能基準或能力標準 | 有■ 名稱:電路板製程工程師職能基準無□ |
| 合作(或協助)規劃(或推動)單位 | XXX學會、XXX大學XX系 |

註：同一申請案之發證單位超過一個時，可由任一單位代表提出申請，其餘單位需加蓋該單位及負責人印章。

大章

**申請單位**(公司章)：

**負責人**(負責人章)：

小章

2.**經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認申請文件檢核/審查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請單位 | 名稱： | 創立日期： |
| 統一編號： | 負責人： |
| 地址： |
| 聯絡人 | 姓名： | 職稱： |
| 電話： | 傳真： |
| e-mail： |
| **檢核****(申請單位填寫)** | **項次** | **文件名稱(請務必按項次順序排列)** | **審查結果****(執行單位填寫)** | 1式 |
| □有□無 | 1 | 經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認申請表（應加蓋申請單位及負責人章） | □符合□不符合 |
| □有□無 | 2 | 經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認申請文件檢核/審查表 | □符合□不符合 |
| □有□無 | 3 | 申請單位登記證明文件(含變更事項登記卡)  | □符合□不符合 |
| □有□無 | 4 | 申請單位專業背景與申請採認鑑定項目關連性佐證文件。 | □符合□不符合 |
| □有□無 | 5 | 企業採納實績佐證文件。 | □符合□不符合 |
| □有□無 | 6 | 經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認審查案件摘要表 | □符合□不符合 |
| □有□無 | 7 | 經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認自評報告書(報告內容以15頁為限)及相關附件：(1)申請項目所依據之能力標準或職能基準(2)申請項目證書樣張(3)當年度(或最近一次)考試簡章。 | □符合□不符合 |
| □有□無 | 8 | 以上申請文件之電子檔 | □符合□不符合 |
| **審查結果****(執行單位填寫)** | □申請文件符合。(打√)□申請文件不符合(打√)；其項次及理由：審查人簽章： 日期： 年 月 日 |

**3.申請單位登記證明文件(含變更事項登記卡)**

**4.申請單位專業背景與申請採認鑑定項目關連性佐證文件**

(1)有教育訓練或人才培訓項目者。

(2)近三年有接受政府部門委託執行人才培訓相關業務者(檢附委辦契約書)。

(3)有獨立之訓練部門及人員編制組織圖(必檢附)。

(4)其他相關佐證文件。

**5.推動企業採納佐證文件**

(1)企業認同指企業願意優先面試/聘用/加薪獲證者、鼓勵員工報考、將能力鑑定作為能力考核及訓練發展之參考。

(2)凡能彰顯該鑑定項目產業效益之文件皆可作為佐證。

**6.經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認審查案件摘要表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請單位 |  | 頁數 |
| 資格文件 | 申請單位登記證明文件(含變更事項登記卡)影本、申請單位專業背景與申請採認鑑定項目關連性佐證文件、企業採納實績佐證文件 |  |
| 資格審 | 申請文件檢核/審查表 |  |
| 採認項目 |  |  |
| 佐證文件 |  |  |
| 自評報告書 |
| 一、緣起 |  |  |
| 二、鑑定規畫與設計 |  |  |
| 三、實施方法與品質管理 |  |  |
| 四、過去三年對產學的影響及效益 |  |  |
| 五、管理及營運績效 |  |  |
| 六、未來推廣規劃 |  |  |

**7.經濟部工業局民間產業人才能力鑑定採認自評報告書**

1. 緣起
(例如：申請單位簡介、專業背景與其能力鑑定關連性、產業人才能力鑑定發展背景、目標、特色)
2. 產業人才能力鑑定規劃與設計
(例如：能力指標、級等、評鑑科目、評鑑方式、通過標準、授證等制度設計)
3. 產業人才能力鑑定作業實施方法及其品質管理作業
(例如：報名、命題、考試、授證、推廣等作業實施過程)
4. 產業人才能力鑑定項目過去三年對產學的影響與效益
(例如：申請採認鑑定項目證明對於產業人才任用之影響、對學校培育人才之影響、對獲證者之影響、公協會的支持與參與等)
5. 管理及營運實績
(例如：單位的組織、人員、能力、資源、資安、財務收支、報考人數、授證人數、廣宣說明活動)
6. 未來推廣規劃
(例如：優勢、成效、問題與困難、改善想法與重點)

附件
 (其他有助於彰顯執行效益及前述內容的參考或佐證文件，如職能

 基準、證書樣張、考試簡章等)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

撰寫說明：

1. 自評報告書以不超過15頁為限，大綱為必要項目，其下舉例之撰寫內容僅供參考。凡有助於說明專業審查項目之內容，申請單位可自行調整。

|  |
| --- |
| 1. 若自評報告書有提及個人資料，應依個人資料保護法規範，請當事人填寫「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」，並將影本附於自評報告書之附錄中
 |